Abstract of Korean Patent Publication

(11) Publication Number: 10-1999-017654 (1999. 03. 15)

(21) Application Number: 10-1997-040649(1997. 08. 25.)

(57) Abstract:

The present invention relates to an apparatus for manufacturing a semiconductor device. semiconductor device includes a lower substrate, a color filter layer formed on the lower substrate, an organic insulating layer coated on the color filter layer, a thin film transistor layer formed on the organic insulating layer, an upper substrate and a liquid crystal layer formed between the lower and the upper substrates. At this time, because the color filter layer and the thin film transistor layer are formed on the same substrate, it is not necessary that the color filter layer and the thin film transistor layer are aligned to each other to assemble two substrates. Accordingly, the display quality of the panel of TFT-LCD may be improved the unstable and incorrect ∣ without operations, and the operation characteristics of TFT-LCD may be improved. Also, the manufacturing process may be simplified and the manufacturing process time may be minimized. The deterioration due to the bend phenomenon of TFT-LCD with large scale may be prevented.

BEST AVAILABLE COPY

목 1999-017654

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁸ HOIL <i>2</i> 7/12	(11) 공개번호 - 특1999-017654 (43) 공개일자 - 1999년03월15일
(2:) 출원번호	특1 997-0 40649
(22) 출원일자	1997년 88월 25일
(71) 출원인	심성전자 주식회사 운증용
	경기도 수원시 팝달구 매탄3등 416
(72) 발명자	沿 対早
	사율특별시 서초구 서초4등 1685 삼중이때트 13등 607호
(74) 대라인	김원호, 최현석
<i>실사합구</i> : 있음	
(54) 반도체 장치의 기	I조 28X

足學

CI 발명은 반도체 장치의 제조 장치에 관한 것으로써, 하부 기판과; 상기 하부 기판 위에 형성되어 있는 월러 필터 총과: 상기 월러 필터 총 위에 코립되어 있는 유기 절면막과 상기 유기 절면막 위에 형성되 더 있는 바막 트런지스터 총과: 상부 기판으로 이루어져, 상부 기관과 하부 기관 사이에 액정이 주입탕 수 있도록 이무어져, 하나의 기판 위에 컬러 필터 총과 IFT 총총 순차적으로 형성하여 월러 필터 총과 IFT 총총 서로 조립해야 할 필요가 없으므로, 동안정한 조립 동작이나 정域하지 않는 조립 동작으로 방생 하는 IFT-LOI 패널의 회율 악화를 개선할 수 있고, IFT-LOI 패널의 동작 특성을 향상시킬 수 있고, 공정 과정을 간소화시키고 공장: 시간을 단촉할 수 있으며, IFT-LOI 패널이 대화면화되는 경우에도 패널의 횡 현상에 의한 화집 악화를 개선할 수 있는 효과 발생한다.

ARE

⊊1

Bara

도명의 조단화 설명

도1은 이 발명의 실시에에 따른 유기막을 이용한 TFT-LCD의 제조 장치의 단면도이고, 도2는 이 발명의 다른 실시에에 따른 유기막을 이용한 TFT-LCD의 제조 장치의 단면도이다.

발명의 상세관 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

O: 발명은 반도계 장치의 제조 장치에 관한 것으로써, 더욱 상세하게 말하지면, 유기 젊연막 위에 박막 트랜지스터(Pilm Film Transistor, Old) IFT라 청합)와 립러 밀터(color filter) 공정을 실행하는 박막 트랜지스터 액정 표시 장치(IFT-LC)(Lique Crystal Display))의 제조 장치에 관한 것이다.

기존의 TFT-LOD는 TFT 패널과 컬러 필터 페널을 각각 별도로 제작한 후, 액정 주입 공정에서, 별도로 제작된 TFT 패널과 컬러 필터 패널을 서로 조립하여 하나의 TFT-LOD 패널을 제작한다.

建四的 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 별도로 제작된 TFT 때널과 멀러 필터 피널을 서로 조립할 경우, 정확하게 정렬되어 조립되지 않고 조립시 오차가 법생할 경우에는 개구물이나 수울 저하의 요인이 되므로, TFT-LCO 패널의 동작 특성에 많 은 영향을 미치게 된다

그리고 TFT-100 패널의 크기가 대형화될에 따라서 상기 TFT 패널과 컬러 필터 패널을 조립할 경우, 두 패 널을 정확한 상태로 정렬시킨 후 조립하는 것이 더욱더 어려워지므로 두 패널의 조립 공정에 의한 오차 발생 정도와 발생활이 더욱더 심각해진다.

또한 TFT-LCO 패널이 대형화될에 따라 가판의 휭 현상이 심하게 발생하며, TFT-LCO 해널의 동작 특성을 악화시켜, 심각한 화장 손상을 초해하는 문제점이 발생한다.

그러므로 이 발명의 목적은 상기한 중래의 문제점을 해소하기 위한 것으로써, IFT와 없러 끝터를 통일 기

문에 항성하여 TFT 해결과 컬러 달러 개념의 조립 공정을 삭제하여 TFT-LOO의 통작 특성과 화점을 향상시 및 수 있도록 하는 반도체 장치의 제조 장치를 제공하기 위한 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 이 발명의 구성은, 하부 기관과: 삼가 하부 기관 위에 형성되어 있는 멀러 띕더 응화: 삼기 털러 필터 등 위에 교통되어 있는 유가 절면막과 삼기 유기 점면막 위에 형성되어 있는 박막 트랜지스터 출과: 상부 기관으로 이루어져, 상부 기관과 하부 기판 사이에 액정이 주립되어 뭘 수 있도록 되어 있다.

상기 유기 절면막은, 1000Å~1mm의 두째로 적용되고, 평탄화 육성률 갖고 있으며, 이크림, 옮리 이미드 계열의 종결률 사용할 수 있다.

상기 상부 기관은 ITON 코밀되어 있다.

이하, 디 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 발명을 용이하게 십시할 수 있는 가장 바람작한 설시예를 첨부된 도면을 참고로 하며 상세히 설명한다.

도1은 이 발명의 성시에에 따른 유기막을 이용한 TFT-LCC의 제조 장치의 단면도이고, 도2는 이 발명의 다른 실시에에 따른 유기막을 이용한 TFT-LCC의 제조 장치의 단면도이다.

먼저, 동일 기판 위에 IFT 패널과 컬러 필터 패널을 모두 형성하기 위해, 도1에 도시된 것처럼, IFT(40) 큰 형성하기 위한 공정과 컬러 필터를 형성하기 위해 사용되는 종래의 공정을 그대로 미용한다.

(아라서 먼저, 유리로 이루이진 기준(10)위에 공정을 걸러 필터(20) 각각 형성하고, 각 립러 필터(20) 사 이에 클릭 매트릭스(21)를 형성하여 걸러 필터를 형성한다.

그리고 컬러 필터 위에 TFT(40)긆 형성한다.

이때, 표면의 평란화 특성이 우수하고 절면 특성이 뛰어난 유가 절면막을 약 1000A~1mm정도의 투제로 스핀 코팅(spin coating) 방법을 기용하여 멀러 필터 위에 형성한다.

상기 컬러 멀터 위에 형성되는 유기 절면막의 두때는 상기한 두째에 한정되지 않고, 사용되는 절면막의 평탄화 특성, 절면 특성, 투과용, 재료 특성 등을 고려하며 다양한 두메로 조절할 수 있다.

또한 상기 유기 절면막을 구성하는 물질은 아크릴(acryl), 폴리이미드 (polyficle) 등의 계열의 물질을 사용하고, 포토 디피인이털(photo-definable)이거나 드라기 언에이털(dry etchable)한 지료인 상기와 같 이 유기 절연막이 해당 두따로 평란하게 컬러 필터 위에 형성되면, 임반적인 제조 공정을 이용하여 IFT(40)를 각 컬러 필터(20)가 위치하고 있는 곳마다 형성한다.

상기 TFT(40)는 도1에 도시되어 있는 것처럼, 유기 절면막(30)을 기판으로 하다, 유기 절면막(30) 위계 게이트 전극(210)을 형성하고, 거이트 전극(210) 위에는 거이트 절면흥(300)이 형성되어 있다. 게이트 전극(210) 상부의 게이트 절면총(300) 위에는 수소화된 비정집 규소(6~3):비흥(400) 및 r+ 본순물로 고능 도로 도핑된 수소화된 비정질 실리콘총(510,520)이 게이트 전극(210)을 중심으로 양쪽에 형성되어 있다.

또한 소스 전국(610)이 한쪽 도꼽된 비정집 싶리콘총(510) 위에 형성되어 있으며, 소스 전국(610)의 맞은 편에 위치한 도핑된 비장질 실리콘총(520) 위에는 드레인 전국(620)이 형성되어 있다.

그리고 게이트 절연층(300), 소스 전극(510) 및 드레인 전극(620)을 덮는 보호막(700)이 형성되어 있으며, 보호막(700) 위에는 접촉 구멍을 통하여 드레인 전극(620)과 연결되어 있으며 110로 만들어진 화 소 전극(800)이 형성되어 있다.

(마라서 상기한 것과 같은 공정을 이용하며 각 벌러 짧터(20)마다 TFT(40)를 형성다.

[마라서 하나의 기판(10)위에 ' 컴러 필터(20)와 각 컬러 필터(20) 사이에 탈랙 매트릭스(21)를 형성하여 먼저, 컬러 필터 충돌 형성한 후, 그 유가 접면막(30)을 형성한 후, 또 그위에 'FT(40)' 충돌 형성하여, '컴러 필터와 TFT(40)' 충돌 조립해야 하는 과정을 생략한다.

월러 필터 송과 171(40) 송이 형성된 후, 상관의 기판(60)을 형성하기 위해 유리로 이루어진 기판(60)에 ITO(inclus tin oxide,50)을 교립한다.

그리고 (TD(50)가 코팅된 기판(60)과 컬러 필터(20)로 O(투어진 컬러 필터와 TFT(40)가 형성되어 있는 기판(10) 사이에 액정을 주입하며 TFT-LCD 패널을 완성한다.

상기와 같이 하나의 기판(10) 위에 퀄러 딸터 총과 TFT(40) 총을 순차적으로 형성하므로, 텔러 필터 패널 과 TFT 제념을 조립해야 하는 공정을 잃으었게 한다.

도2에 도시한 것처럼, 기판(10) 위에 달러 필터를 먼저 형성하지 않고 TFI(40) 송출 먼저 형성한 후 그 위에 유기 절연막(30)을 해당 두째만큼 도포하여 각 럽러 필터(20)와 불핵 메트락스(21)을 형성하며 컬러 필터 송음 형성함 수도 있다.

그러나 도2에 도시한 것처럼, TFT(40) 흡음 탐급 용터 총 하부에 형성할 경우에 상판 기판(60)에 도포되 이 있는 170와 하관 기관(10)의 각 립러 팀터(20) 사이에 백장 만이 존재하며 액정의 캐페시터 값의 유지 를 유리하게 실현할 수 있다.

经复单 宣承

하나의 기판 위에 멀러 필터 총과 IFT(40) 흥음:순차적으로 형성하여 컬러 필터 총과 IFT(40) 총음 서로 조립해야 할 필요가 없으므로, 불안정한 조합 등작에나 정확하지 않는 조립 동작으로 발생하는 IFT-LCC 매널의 회질 악회를 개선할 수 있고, IFT-LCD 메널의 등작 목성을 향상시킬 수 있다. 또한 두 개념을 大로 조립시켜야 하는 조립 공정이 돌편요하므로, 공정 과정을 간소화시키고 공정 시간을 단축합 수 있으며, ㅠ[구(2) 개념이 대화면화되는 경우에도 패널의 웹 현상에 의한 화점 약화를 개선할 수 있다.

(57) 경구의 발위

성구항 1

하부 기판과; 상기 하부 기판 위에 형성되어 있는 컬러 떨터 총과; 상기 접근 필터 총 위에 코팅되어 있는 우기 절연막과; 상기 유기 절연막 위에 형성되어 있는 박막 트랜지스터 총과; 상부 기판으로 이루어져, 상부 기판과 하부 기판 사이에 액정이 주입되어 있는 반도체 장치의 제조 장치.

청구항 2.

제1할에 있다서, 상기 유기 절면막은 1000·A~1m의 투피로 적용되는 것을 목장으로 하는 반도체 장치의 제조 장치

성구함 3

제1호 또는 지2호에 있어서, 상기 유기 절면막은 평탄화 특성을 갖는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 제조 장치

성구함 4

제1항 내지 저3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 유기 절연막은 마크링, 폴리 미미드 계열의 중절합 사용하는 것을 목장으로 하는 반도체 장치의 제조 장치.

多口标 [

제 (할에 있어서, 상기 유기 점연막은, 상기 럽러 필터 총과 '박막 트랜지스터 총이 서로 교체 될 수 있는 것을 특징으로 하는 '반도체 장치의 제조 장치.

성구한 R

제 항에 있어서, 상기 상부 기판에, 100미 코팅되어 있는 것을 특징으로 하는 반도와 장치의 재조 장치.

五四

도만1



